MAPEI SYSTEMLÖSUNG
SANIERUNG BEI ALTEN HOLZUNTERGRÜNDEN

Untergrund im Bestand	Holzdielen		Spanplatten		OSB-Platten	
Untergrundvorbereitung und -prüfung	Nägel versenken und nicht tragfähige Bereiche ersetzen, Elemente fest mit dem Untergrund verbinden (z. B. durch Schrauben), Verformungen und Überstände ausschleifen, Entfernen alter Lacke, Wachse und Farben, Überprüfung der Holzfeuchte (sollte im Mittel ca. 9 % betragen). Auf Hinterlüftung der Konstuktion durch entsprechende Sockelleisten achten.					
Spachtelung	**PLANIPATCH XTRA + LATEX PLUS** Schichtdicke ca. 2 mm Verbrauch ca. 1,6 kg/m²/mm **PLANIPATCH XTRA** + ca. 0,65 kg/m²/mm **LATEX PLUS**					
Zwischengrundierung	**ECO PRIM T PLUS** 1:2 mit Wasser verdünnt, Verbrauch ca. 50 g/m²					
Flächenausgleich	**FIBERPLAN XTRA** Schichtdicke 3–10 mm, Verbrauch ca. 1,6 kg/m²/mm					
Bodenbelag + Klebstoff	Designbeläge (LVT)	PVC/CV-Bahnenware	Kautschuk	Textilbeläge	Linoleum	Parkett
	ULTRABOND ECO 4 LVT Zahnung TKB A1/A2, Verbrauch ca. 250 g/m²	**ULTRABOND ECO V4SP** Zahnung TKB A1/A2, Verbrauch ca. 250 g/m²	**ULTRABOND ECO V4SP** Zahnung TKB A1/A2, Verbrauch ca. 250 g/m²	**ULTRABOND ECO TX3** Zahnung TKB B1/B2, Verbrauch ca. 350–450 g/m²	**ULTRABOND ECO 530** Zahnung TKB B1, Verbrauch ca. 350 g/m²	**ULTRABOND ECO S968 1K** Zahnung TKB B3/B11/B15, Verbrauch ca. 1,0–1,2 kg/m²

Hinweis Dielen sind kein normgerechter Untergrund. Bedingt durch mögliche Verformungen der Dielen sind die Ebenheitstoleranzen ggf. nicht einzuhalten sowie optische Beeinträchtigungen in der Oberfläche nicht auszuschließen. Weitere Hinweise finden sich im AWT Praxistipp „Aufbau auf bestehenden Holzdielen“, zu finden unter **wsd.mapei.de**

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form.
Bitte beachten Sie hierzu unsere Technischen Merkblätter.

MAPEI WIR SANIEREN DEUTSCHLAND

www.mapei.de
MAPEI®
Technologie, auf die Sie bauen können.